证券代码：301013　　证券简称：利和兴

深圳市利和兴股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	基业长青基金——时文理 聚众鑫创投资产——彭建彬 图灵资产——刘洪军 前海坚石资管——刘靖 亚威投资——汤景林 德远投资——吴志超 深圳翰烜资管——田野 中国银河证券——吴少兰
时间	2026 年 11 月 5 日上午 10：00—11：00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴梅山
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书吴梅山向投资者简单介绍了公司的基本情况和发展历程，并就投资者比较关注的问题进行了逐一回答，主要问题及回复如下： **1.公司最新整体经营格局、核心定位及主营业务结构，目前各业务板块营收、毛利占比的最新变化情况？** 答：公司坚持智能制造设备与电子元器件双主业协同发展战略。智能装备业务逐步向 AI 硬件赛道拓展转型，定位 AI 硬件检测设备提供商；MLCC（片式多层陶瓷电容器）业务方面，公司将加大中高容、车规等 MLCC 产品研发投入，推动产能扩充和

	产品矩阵完善，紧抓全球 MLCC 市场增长机遇，加快推进国内自有产能建设，稳步提升 MLCC 业务的市场竞争力，助力公司电子元器件业务实现高质量发展。 公司 2026 年第三季度单季度毛利率为 19.66%，2026 年半年度电子元器件板块营业收入占比已达 42.41% **2.公司控股孙公司利和兴鹤山为 MLCC 核心生产主体，目前生产基地建设进度、产线投产情况、现有产能规模是多少？除鹤山基地增资外，公司后续是否有新产业合作、战略投资等资本运作计划？** 答：利和兴鹤山为公司 MLCC 扩产的鹤山基地，目前各项建设工作正在紧锣密鼓推进中，力争 2027 年下半年投入生产运营；如有其他资本运作计划，公司将会按相关规定及时履行信息披露义务。 **3.公司研发投入占比、研发人员结构如何？重点研发项目进度及产业化预期？** 答：公司 2025 年研发投入 4,278.67 万元，占全年营业收入比重为 9.10%；研发人员数量为 178 人，占比为 17.93%。2026 年 1-9 月研发投入 3,341.49 万元，占营业收入比重为 7.51%；三季度研发人员有所增加，后续公司将持续加大人才引进力度，重点引入算力硬件、半导体、MLCC 等方向高端技术人才，完善研发梯队建设，支撑新兴业务研发落地，具体研发人员数量请以后续定期报告披露为准。 **4.光模块、服务器测试设备订单与验证进展？** 答：公司在服务器领域，主要提供老化设备和 FT 测试夹具等产品。光模块领域，为客户提供自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备等产品，目前业务占比较小。
附件清单	无
日期	2026 年 11 月 5 日